

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

OMNIVISION®

OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.

豪威集成電路(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0501)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，豪威集成電路(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
豪威集成電路(集團)股份有限公司
董事長
虞仁榮先生

中國上海
2026年3月30日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事虞仁榮先生、吳曉東先生、賈淵先生及仇歡萍女士；(ii)非執行董事呂大龍先生及陳瑜女士；及(iii)獨立非執行董事朱黎庭先生、范明曦女士及牟磊先生。

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-027

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告所涉及的主要经营数据为初步核算数据，可能与公司 2026 年第一季度报告中披露的数据存在差异，具体数据请以公司正式披露的 2026 年第一季度报告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、2026 年第一季度主要经营数据

经财务部门初步核算，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年第一季度实现营业收入 61.80 亿元至 64.70 亿元，同比减少 4.51%到 0.03%；公司毛利率约为 28.70%至 29.60%。

二、2026 年第一季度经营情况

半导体行业具有较强的周期性特征，公司经营业绩受宏观经济波动及下游终端市场需求变化影响明显。2026 年一季度，全球半导体产业在 AI 基础设施建设持续推动下，以存储芯片为代表的产品供需关系出现阶段性扰动，消费电子、汽车电子等终端市场需求承压，对公司当期营收规模形成一定影响。

公司各业务线毛利率稳健，报告期内，公司主营业务结构稍有变化，半导体代理业务收入占比较上年同期有所提升，导致公司整体毛利水平略有下降。

公司将持续优化业务结构，积极开拓新兴下游应用场景，稳健开拓公司产品版图，并同时强化供应链管理与成本管控，力争改善盈利能力，推动公司业务实

现高质量发展。

三、风险提示

本公告所涉及的主要经营数据为初步核算数据，可能与公司 2026 年第一季度报告中披露的数据存在差异，具体数据请以公司正式披露的 2026 年第一季度报告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日